

## 2011年3月期 第1四半期決算に関する補足資料

PAGE 1/2

億円未満は切捨て表示しています

## 1. 決算概要

(連結)

単位:億円

	2010年3月期 第1四半期 2009.4-2009.6		2011年3月期 第1四半期 2010.4-2010.6		増減率
	金額	利益率	金額	利益率	
売上高	689	-	1,448	-	110.2%
売上総利益	111	16.3%	491	33.9%	338.8%
営業利益	143	20.9%	183	12.6%	-
経常利益	140	20.3%	190	13.2%	-
税前利益	184	26.7%	192	13.3%	-
当期純利益	110	16.0%	147	10.2%	-

## 2. 部門別・地域別 売上高

(連結)

単位:億円

	2010年3月期 第1四半期 2009.4-2009.6		2011年3月期 第1四半期 2010.4-2010.6		増減率
	金額	利益率	金額	利益率	
半導体製造装置					
国内	49		184		273.1%
米国	124		175		41.2%
欧州	28		29		3.9%
韓国	28		214		649.5%
台湾	59		340		474.8%
中国	4		46		862.3%
東南アジア他	9		41		324.7%
海外計	255		847		232.3%
計	304		1,031		238.9%
FPD / PV製造装置					
国内	91		63		29.9%
韓国	48		86		78.8%
台湾	36		50		36.7%
中国・東南アジア他	23		2		89.4%
海外計	108		139		28.5%
計	199		203		1.8%
電子部品・情報通信機器					
国内	164		186		12.8%
海外	19		27		39.5%
計	184		213		15.6%
その他					
国内	0		0		7.2%
海外	-		-		-
計	0		0		7.2%
合計					
国内	306		434		42.0%
海外	382		1,013		164.9%
計	689		1,448		110.2%

## 3. 受注高

(連結)

単位:億円

	2010年3月期 第1四半期 2009.4-2009.6		2011年3月期 第1四半期 2010.4-2010.6		増減率
	金額	利益率	金額	利益率	
半導体製造装置	487		1,332		173.2%
FPD / PV製造装置	14		114		700.5%
電子部品・情報通信機器	217		249		14.6%
その他	0		0		7.2%
合計	720		1,697		135.5%

## 4. 受注残高

(連結)

単位:億円

	2010年3月期 第1四半期 2009.6末		2011年3月期 第1四半期 2010.6末		増減率
	金額	利益率	金額	利益率	
半導体製造装置	920		2,023		119.7%
FPD / PV製造装置	810		479		40.9%
電子部品・情報通信機器	128		171		34.2%
合計	1,859		2,674		43.8%

## 5. 設備投資額・減価償却実施額・研究開発費

PAGE 2/2

(連結)

単位:億円

	2010年3月期 第1四半期 2009.4-2009.6	2011年3月期 第1四半期 2010.4-2010.6	増減率
設備投資額	11	37	238.2%
減価償却実施額	49	37	24.2%
研究開発費	121	148	21.9%

- \* 当社の主力製品である半導体製造装置及びFPD/PV製造装置の輸出売上は、原則円建てで行われます。一部にドル建ての決済もありますが、受注時に個別に先物為替予約を付し、為替変動リスクをヘッジしています。従って、収益への為替レート変動による影響は極めて軽微です。
- \* 利益率及び増減率については、1円単位の金額をもとに計算しています。

## 2011年3月期 業績予想の修正に関する補足資料

### 1. 2011年3月期業績予想概要

億円未満は切捨て表示しています

(連結) 単位:億円

	2010年3月期実績		2011年3月期 5/12予想		2011年3月期 修正予想					
	第2四半期 累計期間	通期	第2四半期 累計期間	通期	第2四半期 累計期間	利益率	対前年同期 増減率	通期	利益率	対前年同期 増減率
売上高	1,538	4,186	3,150	6,600	3,250	-	111.2%	6,700	-	60.0%
営業利益	△ 216	△ 21	330	790	405	12.5%	-	865	12.9%	-
経常利益	△ 192	25	340	800	420	12.9%	-	880	13.1%	-
税前利益	△ 262	△ 77	340	800	420	12.9%	-	880	13.1%	-
当期純利益	△ 161	△ 90	220	550	300	9.2%	-	630	9.4%	-
一株当たり配当金	4	12	25	62	34			71		

単位:円

### 2. 部門別 売上高

(連結) 単位:億円

	2010年3月期実績		2011年3月期 5/12予想		2011年3月期 修正予想					
	第2四半期 累計期間	通期	第2四半期 累計期間	通期	第2四半期 累計期間	構成比	対前年同期 増減率	通期	構成比	対前年同期 増減率
半導体製造装置	821	2,623	2,400	5,010	2,500	76.9%	204.4%	5,110	76.3%	94.7%
FPD/PV製造装置	307	713	320	690	320	9.9%	4.1%	690	10.3%	△ 3.3%
電子部品・情報通信機器	407	844	430	900	430	13.2%	5.4%	900	13.4%	6.5%
その他	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	1,538	4,186	3,150	6,600	3,250	100.0%	111.2%	6,700	100.0%	60.0%

### 3. 設備投資額・減価償却実施額・研究開発費

(連結) 単位:億円

	2010年3月期 実績	2011年3月期 計画
設備投資額	149	350
減価償却実施額	200	210
研究開発費	540	670

設備投資額、減価償却実施額、研究開発費については5/12計画から変更ありません。

- \* 2011年3月期 予想作成時の使用レート: US\$1=¥90
- \* 当社の主力製品である半導体製造装置及びFPD/PV製造装置の輸出売上は、原則円建てで行われます。一部にドル建ての決済もありますが、受注時に個別に先物為替予約を付し、為替変動リスクをヘッジしています。従って、収益への為替レート変動による影響は極めて軽微です。
- \* 利益率、増減率及び構成比については、1円単位の金額をもとに計算しています。